

项目	型号	封装形式	封装大小	内核	程序空间	主频 (MHz)	RAM	EEP	TIMER	PWM	ADC	CMP	电荷泵	UART	IO口	RF	其它外设	状态
	RW1600EP	ESOP8	5.00x6.20x1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0nly	SPI接口	MP
合封	RW1601H	SOP16	3.90x4.90x1.65	RISC	OTP/2K	8	88bytes	-	1	2	-	1	-	-	10	Y		MP
	RW1601F	SOP16	3.90x4.90x1.65	RISC	OTP/1K	8	88bytes	-	1	2	-	1	-	-	8	Y		MP
	RW1608P	SOP16	3.90x4.90x1.65	RISC	OTP/2K	8	128bytes	-	1	2x8, 1x11	12x12	1	-	-	10	Y		MP
	RW1606T	SOP16	3.90x4.90x1.65	MCS51	OTP/16K	16	256+256bytes	-	2	4+2	-	-	-	1	10	Y		MP
	RW1606M	SOP16	3.90x4.90x1.65	MCS51	OTP/16K	16	256+256bytes	2K	2	3+2	-	-	1	1	7	Y		PP
	RW1703B	SSOP24		MCS51	OTP/16K	16	256+256bytes	-	2	3+2	1x3	-	1	1	13	Y	USB2.0	PP
	RW1609H	QFN32	5×5mm	M0	FLASH/32K	48-96	4K	-	9	1	8x12		-	1	20	Y		PP